PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-046962

(43) Date of publication of application: 17.02.1992

(51)Int.CI.

CO8L 83/07 C08K 5/00 C08K 5/56

//(CO8L 83/07 C08L 83:05

(21)Application number : 02-154347

(71)Applicant: TORAY DOW CORNING

SILICONE CO LTD

(22)Date of filing:

13.06.1990

(72)Inventor: SARUYAMA TOSHIO

TOGASHI ATSUSHI MATSUSHITA TAKAO

(54) HEAT-CURABLE SILICONE ELASTOMER COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the title composition with excellent storage stability and hightemperature rapid curability without impairing the heat resistance by mixing a specified organopolysiloxane, a specified organohydrogenpolysiloxane, a particulate silicone resin containing a hydrosilylation catalyst, and a hydrosilylation inhibitive compound. CONSTITUTION: A composition made by mixing an organopolysiloxane having at least two alkenyl groups in the molecule; an organohydrogenpolysiloxane having at least two hydrogen atoms attached to a silicon atom in the molecule; a particulate material which consists of a hydrosilylation catalyst and a silicone resin having a softening point or glass transition point of 40-200°C, has a mean particle diameter of 0.01-10 μm , with particles of above 10 μm in diameter accounting for at most 5wt.%, and does not substantially contain a surface active agent; and a hydrosilylation inhibitive compound.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than

```
TP 4-46962
AN
     1992:471456 CAPLUS
DN
     117:71456
ΤI
     Storage-stable thermosetting silicone elastomer compositions
     Saruyama, Toshio; Togashi, Atsushi; Matsushita, Takao
IN
PA
     Toray-Dow Corning Silicone K. K., Japan
SO
     Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 10 pp.
     CODEN: JKXXAF
DT
     Patent
LΑ
     Japanese
     ICM C08L083-07
     ICS C08K005-00; C08K005-56
ICI
     C08L083-07, C08L083-05
     39-4 (Synthetic Elastomers and Natural Rubber)
     Section cross-reference(s): 67
FAN.CNT 1
     PATENT NO.
                      KIND DATE
                                           APPLICATION NO.
                                           -----
PΙ
     JP 04046962
                     A2 19920217
                                           JP 1990-154347
                                                            19900613
     JP 08026225
                      B4 19960313
PRAI JP 1990-154347
                            19900613
     The title compns. contain organopolysiloxanes having .gtoreq 2
     alkenyl groups, organohydrogen polysiloxanes having .gtoreq.2 H
    bonded to Si, granules contg. hydrosilylation catalysts and silicone
     resins having softening or glass transition temp. 40-200.degree., having
     av. granular diam. 0.01-10 .mu., and contg. .ltoreq. 5% granules having
     diam. >10 .mu.m, and hydrosilylation inhibitors. Thus 90 g base compn.
     contg. 1000:200 .alpha.,.omega.-divinyldimethylpolysiloxane-
     hexamethyIdisilazane-treated fumed silica was mixed with 10 g granules
     contg. a Pt catalyst and silicone, and mixed with 120 g base contg. 2.8 g
     Me3SiO(Me2SiO)3(MeHSiO)5SiMe3 and 0.01 g phenylbutynol to prep. a compn.
     having storage stability 45 days at 50.degree..
     storage stable thermosetting silicone; hydrosilylation catalyst silicone
ST
     granule; platinum catalyst vulcanization silicone
IT
     Hydrosilylation catalysts
     Vulcanization accelerators and agents
        (platinic chloride-divinyltetramethyldisiloxane complex, for silicone
        rubber)
IT
     Siloxanes and Silicones, reactions
     RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
        (Me hydrogen, hydrosilylation by, catalyst for)
IT
     Polymerization
        (hydrolytic, of phenyltrichlorosilane and dimethyldichlorosilane and
        diphenyldichlorosilane)
IT
     75-78-5, Dichlorodimethylsilane
     RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
        (hydrolytic polymn. of, with Ph trichlorosilane and
        dichlorodiphenylsilane)
ΙT
     98-13-5, Phenyltrichlorosilane
     RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
        (hydrolytic polymn. of, with dichlorodimethylsilane and
        dichlorodiphenylsilane)
IT
     80-10-4, Dichlorodiphenylsilane
     RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
        (hydrolytic polymn. of, with dichlorodimethylsilane and
        trichlorophenylsilane)
ΙT
     124-70-9, Dichloromethylvinylsilane
    RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
        (hydrolytic polymn. of, with phenyltrichlorosilane)
    75-91-2, tert-Butyl hydroperoxide 78-27-3 95-14-7, 1H-Benzotriazole
IT
```

DERWENT-ACC-NO:

1992-102379

DERWENT-WEEK:

199615

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Thermosetting silicone elastomer compsn. used as an

adhesive - comprises alkenyl organo:siloxane an

organo:hydro:polysiloxane and silicone resin particles

PATENT-ASSIGNEE: DOW CORNING TORAY SILICONE [DOWO]

PRIORITY-DATA: 1990JP-0154347 (June 13, 1990)

PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE
 PAGES
 MAINIPC

 JP 04046962 A
 February 17, 1992
 NA
 010
 N/A

JP 96026225 B2 March 13, 1996 N/A 010 C08L 083/05

APPLICATION-DATA:

 PUB-NO
 APPL-DESCRIPTOR
 APPL-NO
 APPL-DATE

 JP 04046962A
 N/A
 1990JP0154347
 June 13, 1990

 JP 96026225B2
 N/A
 1990JP0154347
 June 13, 1990

JP 96026225B2 Based on JP 4046962 N/A

INT-CL (IPC): C08K005/00, C08K005/56, C08L083/05, C08L083/07

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04046962A

BASIC-ABSTRACT:

Compsn. (I) is composed of (A) an organosiloxane having at least two alkenyl-gps. in one molecule, (B) an organohydrogen- polysiloxane having at least two H atoms bonding to Si atom in one molecule; (C) particles composed of (C1) a silicone resin having softening pt. or Tg of 40200 deg.C and (C2) hydrosilylation catalyst and (D) a inhibitor.

(C) are spherical particles having an average particle dia. of 0.0110 micron. The amt. of particles having a dia. larger than 10 micron is less than 5 wt.%; and (C) does not contain surfactant. (C) is prepd. by spray drying a mixt. of (C1), (C2) and (C3) a compatible solvent, tosolidify it and produce (C). (D) has alkenyl-gp. or alkinyl-gp.; which is pref. a Pt catalyst e.g. platinum alkenyl siloxane catalyst. and (C1) pref. has alkenyl-gp.

USE/ADVANTAGE - Used for adhesive, potting and coating-material etc. compsn. has improved storage stability at normal temp. and curing property at a high temp. without lowering heat resistance and transparency, as opposed to conventional one.

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 96026225B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

Compsn. (I) is composed of A) an organosiloxane having at least two alkenyl-gps. in one molecule, (B) an organohydrogen-polysiloxane having at least two H atoms bonding to Si atom in one molecule; (C) particles composed of (C1) a silicone resin having softening pt. or Tg of 40200 deg. C. and (C2) hydrosilylation catalyst and (D) a inhibitor.

(C) are spherical particles having an average particle dia. of 0.010 micron. The amt. of particles having a dia. larger than 10 micron is less than 5 wt. %; and (C) does not contain surfactant. (C) is prepd. by spray drying a mixt. of (C1), (C2) and (C3) a compatible solvent, to solidify it and produce (C). (D) has alkenyl-gp. or alkinyl-gp.; which is pref. a Pt catalyst e.g. platinum

alkenyl siloxane catalyst, and (C1) pref.has alkenyl-gp.

USE/ADVANTAGE - Used for adhesive, potting and coating-material etc. compsn. has improved storage stability at normal temp. and curing property at a high temp. without lowering heat resistance and transparency, as opposed to conventional one.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/4 Dwg.0/4

TITLE-TERMS: THERMOSETTING SILICONE ELASTOMER COMPOSITION ADHESIVE COMPRISE ALKENYL ORGANO SILOXANE ORGANO HYDRO POLYSILOXANE SILICONE RESIN PARTICLE

DERWENT-CLASS: A26 A81 G03

CPI-CODES: A06-A00B; A06-A00E; A08-D; A08-D05; G02-A01A; G03-B01;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0009 0036 0129 0205 0210 0211 0226 1306 2020 2299 2302 2303 2329 2386 2511 2541 2542 2564 2572 2595 2600 2650 2651 2667 26852718 2738 2837 Multipunch Codes: 014 02& 032 05 062 064 07- 15- 19& 229 231 26& 299 311 331 341 368 37& 38- 393 402 408 409 42- 427 473 475 477 479 480 512 516 52 523 532 536 541 575 592 593 604 608 609 623 627 681 720 003 012 020 021 021 022 130 202 229 230 230 232 238 251 254 254 256 257 259 260 265 265 266 268 271 273 283

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1992047976

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] the inside of a silicone system rubber ingredient -- particle size 100 micrometers the following silver dust -- and -- or 70 - 90 % of the weight of nickel powder and silane coupling agents 0.01-1.0 Silicone system rubber contact member characterized by consisting of a rubber contact member which made weight % contain.

[Translation done.]

⑱日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平4-46962

@Int. Cl. 5

識別配号 LRP

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)2月17日

C 08 L C 08 K 83/07 5/00 5/58 //(C 08 L 83/07

83:05)

6939-4 J 7167 - 4 J

7167-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全10頁)

❷発明の名称

加熱硬化型シリコーンエラストマー組成物

②特 願 平2-154347

願 平2(1990)6月13日 **多出**

@発 明 者 狼 Ш 樫

夫

千葉県佐倉市山王2丁目47番地8号

伊発 明 者 富 敦

千葉県市原市有秋台西1丁目6番地

個発 明 者 下 降雄 る出 顧

千葉県木更津市大久保2丁目9番18

東レ・ダウコーニン

東京都中央区日本橋室町2丁目3番16号

グ・シリコーン株式会

#

瞬

1. 発明の名称

加熱硬化型シリコーンエラストマー租成物

- 2. 特許請求の範囲
- 1.(a) 1分子中に少なくとも2個のアルケニル基 を有するオルガノポリシロキサン、
 - (b) 1分子中に少なくとも2個のケイ素原子箱 合水常原子を有するオルガノハイドロジェ ンポリシロキサン、
 - (c) ヒドロシリル化反応触媒と軟化点またはガ ラス転移点が40~200℃のシリコーン樹脂よ りなる粒状物であり、該粒状物は平均粒子 径が0.01~10 u mの範囲内にあり、粒子径が 10μmを越える粒子の含有量が5重量%以下 であり、かつ、界面活性剤を実質的に含有 しない、粒状物、
 - (d) ヒドロシリル化反応阻容性化合物、 からなることを特徴とする加熱硬化型シリコー ンエラストマー組成物。
- 2. (c)成分が球形粒状物である、特許請求の範囲

第1項に記載の加熱硬化型シリコーンエラスト マー組成物。

- 3. (c)成分が界面活性剤を使用しないで製造され た粒状物であることを特徴とする、特許請求の 範囲第1項に記載の加熱硬化型シリコーンエラ ストマー組成物。
- 4. (c)成分が、軟化点またはガラス転移点が40~2 00℃のシリコーン樹脂とヒドロシリル化反応触 媒および両者と相溶する溶媒よりなる混合物を 熱気流中に噴霧し、噴霧状態で乾燥固化して得 られたものである、特許額求の範囲第1項に記 戦の加熱硬化型シリコーンエラストマー組成物。
- 5. (d)成分がアルケニル芸またはアルキニル芸も 有するヒドロシリル化反応阻害性化合物である 特許請求の範囲第1項に記載の加熱硬化型シリ コーンエラストマー組成物。
- . 6. ヒドロシリル化反応触媒が白金触媒である、特 許請求の範囲第1項に記載の加熱硬化型シリ コーンエラストマー組成物。
 - 7. 白金触媒が白金アルケニルシロキサン触媒であ

る、特許舗求の範囲第1項に記載の加熱硬化型 シリコーンエラストマー組成物。

- 8. シリコーン樹脂がアルケニル基を含むことを特徴とする、特許論求の範囲第1項に記載の加熱 硬化型シリコーンエラストマー組成物。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

物などを使用する方法である。しかし、これらの方法では、長期間の貯蔵安定性を得ようとすると硬化特性が低下し、硬化に要する時間が長くなるなどの欠点があった。

第2の方法は、ヒドロシリル化反応触媒を組成物中で加熱硬化時まで他の反応性成分から隔離する方法である。

 ものである。

【従来技術とその問題点】

ヒドロシリル化反応によって硬化する加熱硬化型シリコーンエラストマー組成物は、反応副生物を生成せず報酬部まで迅速に硬化が進行するという特徴を有しているので、例えば、接着別、ポッティング材、コーティング材など幅広い分野にわたって使用されている。

しかしながら、この種の加熱硬化型シリコーンエラストマー組成物は貯蔵安定性が値めて悪く、これを1つの容器に対入して保管することが困難であるという欠点があり、そのため、通常はこれを構成する成分を各々別々の容器に分けて貯蔵しなければならないという問題点があった。

従来、この問題点を解決するための方法が 値々提案されている。その第1の方法は、ヒドロシリル化反応触媒の触媒活性を抑制する作用 のある添加剤、例えば、ベンプトリアゾール、 アセチレン系化合物、ハイドロバーオキシ化合

トマーの硬化反応が完結しないという問題があった。

この問題点を解消する方法が特開昭64-45468、 特開昭64-47442、特開昭64-51140などで提案さ れた。その内容は2つに整理できる。第一は、 ヒドロシリル化反応触媒と軟化点を持つ熱可塑 性樹脂およびそれらと相溶する溶媒からなる溶 被を、界面活性剤水溶波で乳化し、その乳化液 から溶媒を乾燥能去した後に微粒子を脳収する こと(彼中飲燥法)であった。第二は、ヒドロシ リル化反応触媒を含む微粒子を、ヒドロシリル 化反応触媒は溶解するが樹脂は溶解しない溶媒 で洗浄することによって、微粒子表面および表 面近傍に残った触媒を除去する方法であった。 第一の方法によって、平均粒子径が10μm以下の 徴粒子が製造でき、これによってシリコーンエ ラストマーの架構反応が完結できるようになっ た。鉱二の方法によって、森活性ヒドロシリル 化反応触媒でも十分な貯敷安定性を付与できる ようになった。これらの提案によって、反応系

これを改良する方法として、本発明者等は先に特限平2-4833で、軟化点を有するシリコーン 樹脂とヒドロシリル化反応触媒からなる微粒子 を製造した後、ヒドロシリル化反応触媒は溶解 するがシリコーン樹脂は溶解しない溶媒で微粒

硬化させることが困難であるという問題点があった。

特関平2-9448では、ヒドロシリル化反応触媒合有シリコーン樹脂とヒドロシリル化反応阻害性化合物を併用することによって、室温での長期保存安定性と予期しない高温での高い硬化速度を持つ加熱硬化型シリコーンエラストマー担成物が得られることを提案した。この方法と特別平2-4833の方法を合わせ使用することによって、高温での非常に迅速な硬化が可能について、しかし、この方法でも特別平2-4833について述べたと同様の粒状物製造時の問題点があった。

今まで提案されたヒドロシリル化反応触媒の 散粒子化にはもうひとつ共通の問題点があった。 散粒子化する樹脂はシリコーンエラストマー組 成物のベースポリマーに溶解しない材料から超 択する必要があった。例えば、ジメチルポリシ ロキサンモベースポリマーとするシリコーン芸を含 有するシリコーン樹脂などを使用する必要があ 子を洗浄する方法を提案した。この方法によっ て、十分に高い貯蔵安定性と高温での迅速な硬 化特性を合わせ持ち、かつ、硬化したシリコー ンエラストマーの耐熱性も低下することがない、 加熱硬化性シリコーンエラストマー組成物を製 造することができるようになった。しかし、溶 剤で洗浄する前の微粒子製造に大きな閲覧が発 っていた。特関平2-4833で例示した微粒子を製 **造する第1の方法は、ヒドロシリル化反応触媒** と軟化点を持つシリコーン根酸およびそれらと 相符する溶媒からなる溶被を、界面活性剤水溶 彼で乳化し、その乳化被から溶媒を乾燥除去し た後に微粒子を回収する方法であった。第2の 方法は、ヒドロシリル化反応触媒と軟化点を持 つシリコーン樹脂からなる混合物を粉砕する方 法であった。第1の方法は、微粒子の製造に手 間がかかり、工業的に実施するのが経済的に非 常に不利であった。第2の方法では平均粒子径 が10μm以下の微粒子を製造することができない ため、シリコーンエラストマー組成物を完全に

った。しかし、そのためにシリコーン樹脂とヒ ドロシリル化反応触媒からなる微粒子を添加す ると粗成物が白濁して、シリコーンエラスト マーの特徴のひとつである透明性を損うという 問題があった。この透明性低下の問題を解決し ようと検討する中で、本発明者等は、被中乾燥 法で微粒子を製造する場合に必須成分である界 面话性剤が、シリコーンエラストマー組成物の 透明性を摂う原因のひとつとなっていることを 見出した。彼中で微粒子を製造後、微粒子を何 度洗浄してもある程度の量の界面活性剤が微粒 子表面に残留すること、さらに、粒子径も小さ くするほど界面活性剤の残量が多くなることも 合わせて確認した。そして、この規留界面活性 剤はシリコーンエラスドマー組成物の透明性を 扱うばかりか、硬化役の耐熱性をも扱う、すな わち、機械物性が低下したり、変色する原因と もなることを確認した。

[発明が解決しようとする課題]

本発明者らは、上記問題点を解消すべく鋭度

検討した結果本発明に到達した。本発明の目的 は、経済性に優れ、室温での十分に長い貯蔵安 定性と高温での迅速な硬化速度と完全硬化性を 持ち、かつ、従来のシリコーンエラストマーの 耐熱性を摂わず、透明性に優れた加熱硬化型シ リコーンエラストマー組成物を提供することに ある。

【課題を解決するための手段とその作用】 本発明は、

- (a) 1分子中に少なくとも2個のアルケニル基を 有するオルガノポリシロキサン、
- (b) 1分子中に少なくとも2個のケイ素原子結合 水素原子を有するオルガノハイドロジェンポ リシロキサン。
- (c) ヒドロシリル化反応触媒と軟化点またはガラス転移点が40~200でのシリコーン樹脂よりなる粒状物であり、筋粒状物は平均粒子径が0.01~10μmの範囲内にあり、粒子径が10μmを越える粒子の含有量が5重量%以下であり、かつ、界面活性剤を実費的に含有しない、粒状

もよい。またその重合度は特に限定されないが、 通常は25℃における粘度が10~1,000,000センチ ポイズの範囲にあるものが使用される。

本発明に用いられる(b)成分のオルガノハイ ドロジェンポリシロキサンは、(a)成分のオル ガノポリシロキサンの架構剤であり、本発明の 租成物が網状構造を形成するためには1分子中 に少なくとも2個のケイ素原子結合水素原子を 有することが必要である。水素原子以外にケイ 素原子に結合した存機基としては前述した(a) 成分のオルガノポリシロキサンと同様のものが 例示される。この有機基は、1分子中に1種の みでもよく、また、2種以上が包在してもよい。 このオルガノハイドロジェンポリシロキサンの 分子構造は、直鎖構造、钢状構造、または3次 元構造を含んでいてもよく、これらの単一重合 体または共譲合体もしくは2種以上の重合体の **混合物も使用できる。このオルガノハイドロ** ジェンポリシロキサンの重合度は通常、25℃に おける粘度が0.5~50,000センチポイスの範囲で 物、

(d) ヒドロシリル化反応阻害性化合物、

からなることを特徴とする加熱硬化型シリコー ンエラストマー組成物によって達成される。

本発明に用いられる(a)成分のオルガノポリ シロキサンは、本発明の組成物の主剤となる成 分であり、1分子中に少なくとも2個のケイ素 尿子結合アルケニル芸を有することが必要であ る。アルケニル基としては、ビニル基、アリル 恙、ヘキセニル葢などが例示される。このオル ガノポリシロキサンのケイ素原子に結合したア ルケニル芸以外の育棋基としては、メチル基、 エチル基、プロピル基、プチル基、ヘキシル基、 オクチル基のようなアルキル基、フェニル基な とのアリール基、3,3,3-トリフルオロプロビル 基のような置換炭化水素基で例示される1佰炭 化水栄基であり、ケイ素原子に結合する育機基 数は平均1.0~2.3であるのが望ましい。このオ ルガノポリシロキサンは一般的には直鎖状であ るが、分岐状のシロキサン骨格を有するもので

あり、好ましくは1~10,000センチボイズの範囲 内のものが使用される。

また、その配合量は本成分中のケイ素原子結合アル合水素原子と(a)成分中のケイ素原子結合アルケニル基のモル比が、好ましくは0.5/1~10/1の範囲になるような量であり、通常は(A)成分100 重量部に対して0.1~10重量部の範囲内である。

るいはロジウム、ニッケル、コパルト系などの 錆体触媒が例示される。これらの中で活性の高 さの点から白金触媒が好ましく、特に、(a)成 分と(b)成分への相溶性の点から白金ービニル シロキサン鎖体触媒がより好ましい。

制定することができるが、これらの方法で測定した10μmを越える粒子の重量%が5%を越えてはならない。5%を越えると、硬化したシリコーンエラストマー組成物の物性や透明性が低下するからである。また、かかる微粒子状物の形状は、組成物への分散性と硬化安定性の点から球状であることが望ましい。

また、かかる(c)成分は、界面活性剤が含まれてはならない。界面活性剤が含まれていると、(a)、(b)成分の架構により生皮皮質のに含む、(b)成分の架構により生皮皮質の発性により、(b)成分の架構により、(c)ののでは、(c)のでは、(c

格を主成分として有する樹脂ならばすべて使用できるが、モノフェニルシロキサン単位(PhSiO **/*)、を主成分とし、他に、ジフェニルシロキサン単位(MeSiO***)、ジメチルシロキサン単位(MeSiO***)、メチルビニルシロキサン単位(MeViSiO)などを含む例面が一般的である。その中で、ビニルをひとのアルケニル苦を含むシリコーン樹脂を使用することは、本発明の組成物の貯蔵安定性と透明性を向上させる点から好ましい。

(c)成分は、かかるヒドロシリル化反応触媒と軟化点またはガラス転移点が40~200でのシリコーン樹脂よりなる微粒子であるが、その大きさは、平均粒子径が0.01~10μmであることが必要である。平均粒子径が10μmよりも大きいいと親成物を加熱しても硬化が不完全となり、シ配子となり、シエラストマー組成物の耐熱性などを阻する。逆に平均粒子径が0.01μmよりも小さ組成物の十分な貯蔵安定性を得ることが困難となる。粒度分布は遠心沈降法やレーザー散乱に

活性剤の量が多くなり、かかる残留界面活性剤の耐熱性がポリシロキサンよりも低いために粗成物の耐熱性や透明性を摂なうからである。もっとも登ましいのは、界面活性剤を全く使用しないで、上記の条件を満たす粒状物を製造することである。

労力が著しく軽減されて、経済的に有利に製造 することが可能となる。また、シリコーンエラ ストマー組成物に均一に添加銀合することが容 易である点でも、気相乾燥法で製造することは 好ましい。

ヒドロシリル化反応用触媒のシリコーン樹脂に対する比率は、(c)成分中に占めるヒドロシリル化反応用触媒の含有率が金属原子として100ppa以上となる比率にすることが到ませい。これは100ppa未満になると、本発明組成物に占めるシリコーン樹脂の比率があるためである。のか性が摂われることがあるためで、(a)な分の配合量は大変の変更をして0.01~100ppaの範囲内である。(c)成分の配合量は大変の変更をして0.01~100ppaの範囲内である。(c)成分に対してのの配合量は、(c)成分中により、成分に対してのの配合量は、(c)成分中により、成分に対策の応触媒の添加量によって表現のであり、一般的には(a)成分100重量がに対し

る。これらの中でも、アルケニル甚またはアルキニル基を含む化合物が望ましい。特に、1分子中にアルキニル基を2個以上含む化合物、1分子中にアルケニル基とアルキニル基を含む化合物、1分子中にアルケニル基とアルコール性水酸基を含む化合物、酸素尿子を介して額をしたケイ素尿子の関方にアルケニル基が結合した。 酸ジェステルなどが特に塑ましい。

(d)成分による硬化促進効果の度合は、(d)成分の化学構造によって大きく異なる。従って、(d)成分の添加量は、使用する(d)成分の個々について最適な量に調整すべきであるが、一般には、その添加量が少な過ぎると硬化促進効果が得られず、逆に多過ぎるとかえって硬化が阻害されるので、好ましくは、(a)成分に対して0.1~50000ppsの範囲内である。

本発明の組成物は上記(a)~(d)成分からなるシリコーンエラストマー組成物であるが、これには必要に応じて、フュームドシリカや記式

て0.005~10重量部となる。透明性の高いシリコーンエラストマー組成物を得たい場合には、(c)成分の添加量はできる限り少なく、(a)成分のオルガノボリシロキサン100重量部に対して、0.1重量部以下であることが望ましい。

シリカなどの微粉状シリカ、表面疎水化処理された微粉状シリカ、クレープハードニング防止剤、シリコーン以外のポリマー、有機溶媒、酸化鉄、希土類化合物のような耐熱剤、炭酸マンガン、煙軽状酸化チタンのような難燃剤、そのほか、けいそう土、炭酸カルシウム、ガラス維化、カーボンブラックなども配合することは、本発明の目的を摂わない展り差し支えない。

特開平4-46962(7)

とが望ましい。

以上のような本発明の組成物は、室場付近での貯蔵安定性が優れているので1成分型加熱硬化性シリコーンエラストマー組成物をおびて、加関の保存が可能であり、かつることが可能はよって迅速に完全硬化させることが可能が使用している。 かおりコーンエラストマーを高温で使用している。 がおり、かつて、が明白では、かってのでは、かってのでは、かってのでは、かっているでは、からでは、からでは、からでは、からない。 がある。

〔実施例〕

つぎに、本発明を参考例、実施例、比較例に よって説明する。

参考例1

白金ピニルシロキサン錯体組成物の調製

6 g の塩化白金酸水溶液(白金含有量33%)と 16 g の1.3-ジビニルテトラメチルジシロキサン を35 g のイソプロビルアルコールに溶解した。

コーン樹脂を得た。この熱可塑性シリコーン樹脂のガラス転移点は65℃、軟化点は85℃であった。

参考例3

熱可塑性シリコーン樹脂の御製2

クロロシラン類のトルエン溶液の配合を、459 8のフェニルトリクロロシラン、31gのジメチルジクロロシラン、150gのトルエンに変えた他は参考例2と同様にして、ガラス転移点95で、軟化点140での熱可塑性シリコーン樹脂を得た。

熱可塑性シリコーン樹脂の鋼製3

クロロシラン類のトルエン溶液の配合を、459 g のフェニルトリクロロシラン、34 g のメチルビニルジクロロシラン、150 g のトルエンに変えた他は参考例2 と同様にして、ガラス転移点9 0℃、軟化点140℃の熱可塑性シリコーン樹脂を得た。

参考例5

白金触媒含有微粒子の調製1

この溶液に10gの重炭酸ソーダを加えて整備状態で撹拌しながら70~80でで30分反応させた。イソプロビルアルコールと水を圧力50mmHg、温度45での条件下で揮発除去し、固形分を濾過することによって白金含有量8.5vt%のビニルシロキサン配位白金緒体触媒の1.3-ジビニルテトラメチルジシロキサン溶液を調製した。

套套侧 2

熱可塑性シリコーン機関の選製1

332gのフェニルトリクロロシラン、53gのジメチルジクロロシランおよび110gのジフェニルドリクロロシランを150gのトルエンで希敦した溶液を、 430gのトルエンと142gのメチルエチルケトンと 114gの水からなる被中に調下して水かりに、この反応混合物を水洗してといれて、300gの大きないでの、2gの水酸化カリウムを加えて加熱し、発生の水酸化カリウムを加えて加熱し、発生を図して熱可能性シリた。しかる後、溶糞を乾回して熱可能性シリ

ガラス製の撹拌組付容器に参考例2で得られ た熱可塑性シリコーン樹脂900gとトルエン500 まとジクロロメタン4600g を投入し均一に包合 した。次いで参考例1で得られた白金ピニルシ ロキサン磐体組成物44.4gを投入し、混合する ことにより白金ピニルシロキサン錯体組成物と 熱可塑性シリコーン側路の均一溶破を得た。次 いでこの溶液を2歳体ノズルを使って、窒素ガ スを熱気流にしたスプレードライヤー槽(アシ ザワ・ニトロ・アトマイザー株式会社製) 内に 連続して喉器した。ここで、窒素ガスの熱気流 温度はスプレードライヤーの入口で95℃であ り、スプレードライヤーの出口で45℃であり、 熱気流速度は1.3m³/minであった。 1 時間の運 転後でパッグフィルターによって450gの白金ピ ニルシロキサン鏡体組成物含有シリコーン樹脂 徴粒子を抽集した。この徴粒子の平均粒子径は 1.1μmであり、5μm以上の微粒子の含有量は0.5 重量%であった。白金含有量は0,40重量%であ った。またこの微粒子の形状を定査型電子顕微

競により観察したところ、この微粒子は球状体 であることが確認された。

参考例6

白金触媒含有微粒子の調製2

参考例2で得られた熱可塑性シリコーン樹脂の代りに、参考例3で得られた熱可塑性シリコーン樹脂900gを用いた他は参考例5と同様にして、1時間で425gの白金ピニルシロキサン鍋体租成物含有シリコーン樹脂微粒子を抽集した。この微粒子の平均粒子径は1.0μmであり、5μm以上の微粒子の含有量は0.5重量%であった。白金含有量は0.39重量%であった。この微粒子は球状であることが定套型電子関微鏡で確認された。

参考例7

白金触媒含有微粒子の類似3

参考例2で得られた熱可塑性シリコーン樹脂の代りに、参考例4で得られた熱可塑性シリコーン樹脂900gを用いた他は参考例5と同様にして、1時間で460gの白金ピニルシロキサン鋳

での粘度1500cs)1000gと、表面をヘキサメチルジシラザンで疎水化処理したフュームドシリカ2
00gを室温で十分に混合してベース組成物を調製した。参考例5~8で得られた白金触媒含有散粒子それぞれ10gとこのベース組成物90gを室温で混合した後、3本ロールを1回過すことによって白金触媒含有シリコーン組成物を得た。白金触媒含有微粒子が均一に分散していることは、200メッシュフィルターを通してほとんど現分がないことによって確認した。

ベース組成物120gに、平均分子式が

MesSiO(MesSiO) a (MeHSiO) aSiNes

で示されるシロキサン2.8gとフェニルプチノール0.01gを添加して均一に混合し、さらに上で調製した白金触媒含有シリコーン組成物を、それぞれ組成物中の白金含有量が5ppmとなるように添加して室温で混合することによって加熱硬化型シリコーンエラストマー組成物を持た。これらの組成物の加熱硬化特性をキュラスにある型[東洋ボルドウィン翻製]により、第1表に

体組成物含有シリコーン側面微粒子を抽集した。 この微粒子の平均粒子様は1.1μmであり、5μm 以上の微粒子の含有量は0.5度量%であった。白 金含有量は0.40度量%であった。この微粒子は 球状であることが走査型電子顕微鏡で確認された。

参考销8

白金無媒合有微粒子の調製4

参考例2で将られた熱可塑性シリコーン樹脂の使用量を90g、参考例1で将られた白金ビニルシロキサン錯体組成物の使用量を4.44gに変えた他は参考例5と関様にして、1時間で28gの白金ビニルシロキサン錯体組成物含有シリコーン樹脂微粒子を抽集した。この微粒子の平均粒子径は0.6μmであり、5μπ以上の微粒子の含有量は0.1重量%であった。白金含有量は0.40 重量%であった。この微粒子は球状であることが走査型電子顕微鏡で確認された。

実施例1

α,ω-ジビニルジメチルポリシロキサン(25℃

第1表

項目	灾 施 例						
白金触媒微粒子	参考例5	参考例6	参考例7	参考例8			
硬化温度	130 C	170 C	180 C	130 °C			
調整直後 It(秒) Teo(秒)	29.1 33.5	22.7 24.2	23.5 25.2	25.6 28.1			
1 年後 It(秒) Teo(秒)	28.1 32.7	21.5 23.8	22.4 24.8	22.0 24.5			
50℃での貯蔵 期間	45日	56日	126日	21 E			

比較例 1

40gの参考例1で得られた白金ピニルシロキサン錆体組成物と、320gの参考例2で得られた熱可塑性シリコーン樹脂および6600gのジクロロメタンを混合した溶放を調製した。この溶液を15gのポリピニルアルコールを含む水溶液に加えて、高勢断を加えることによってエマルジョンを調製した。室温で48時間かけて窒素ガスを流しながら徐々にジクロロメタンを揮発させた後、速心分離によって固形の微粒子を得た。

調製直後 It 30.2 秒

T. 36.7 \$

1年後 It 28.7 秒

Too 34.5 #

実施例1と比べると、微粒子の調製から白金触 媒含有組成物を調製するまでの時間と手数が著 しく多くなることが確認された。

実施例2

ジメチルシロキサン単位98.8モル%とメチルビニルシロキサン単位0.2モル%からなるオルガノボリシロキサン生ゴム(重合度5000)100部、両末輪シラノール基封額ジメチルシロキサン(25でにおける粘度60cs)8.0部および比褒面積200m=/gのヒュームドシリカ40部モニーダーミキサーに投入して加熱下で均一になるまで混練した。このゴムベース100部に対して、平均分子式が、

MesSiO(MesSiO)s(MeHSiO)sSiMes で示されるシロキサン0.40部と1-エチニル-1-シ シクロヘキサノール0.001部を混合してから、実 絶例1で得られた4種の白金触媒含有シリコー これを水で2回洗浄し、さらにメタノールで2回、ヘキサメチルジシロキサンで2回洗浄の後、40でで2日間乾燥することにより305gの微粒子を将た。この微粒子の平均粒子径は1.0μmであり、5μm以上の微粒子の含有量は0.5度量%であった。白金含有量は0.38重量%であった。この微粒子を走金電子関微鏡で観察したところ、この微粒子は球状体であることが確認された。この微粒子を製造するに要した時間は、エマルジョンの調製から乾燥終了までの合計時間として実質4日であった。

この白金触媒含有微粒子を用いて、実施例1 と同じ配合量で白金触媒含有シリコーン組成物を調製した。実施例1で示したのと異なり、200 メッシュのフィルターで残分がほとんどなりなるまで均一に紹合するには3本ロールを8回数する中であった。この白金触媒含有シリカであった。単のであった。単のであった。

ン組成物を白金原子で0.85ppmとなるように添加 名合することによって加熱硬化性オルガノポリ ・シロキサン組成物を調製した。比較のために、 比較例1で将た白金触媒含有シリコーン組成物 を用いて同様の方法で租成物を調製した。さら に比較のため、白金触媒含有シリコーン組成物 の代りに参考例1で得た白金ピニルシロキサン 鏡体組成物を用いる他は間様にして組成物を調 製した。これらの組成物を170℃で10分間加圧下 で硬化させて2mm序のシートを得た。JISK6301 に単拠した方法でこれらのシートの機械的特性 を測定した。可視吸収スペクトルを概定して、 彼長600mmでの透過率を制定することによって透 明性を評価した。また、180℃で1ヵ月間エージ ングして外観の変化を観察した。さらに、硬化 前の各組成物を室温で3ヵ月貯蔵後に初期と同 じ方法でシートを作成して機械的特性を制定し た。これらの箱果を第2表に示す。

項目	3	起 1	ė (Ħ	"比!	रे छा
触媒微粒子			少 考 例 7	参考 例 8	比較 例 1	参考 例 1
調製直後の物性						
(AZIL) さ野	56	55	54	57	56	56
引張強さ(Kg/cm²)	89	92	102	103	95	93
伸び (3)	692	700	751	645	674	685
引製強さ(Kg/cm)	32	33	35	31	32	31
光透過率(%)	64	63	60	65	50	68
180 ℃ 1 ヵ月後 の外観変化	æι	& L	なし	\$ U	黄安	なし
3ヵ月貯蔵後の 物性						
硬さ (JISA)	55	55	54	55	55	7 B
引張強さ(Kg/cm²)	102	98	105	105	93	後に
伸び (%)	715	730	760	698	680	硬化
引裂強さ(Ig/cm)	32	33	35	33	32	- [

実施例3

フェニルブチノールの代りに、次に示す化合 物を用いて他は実施例1と同様にして加熱硬化

メチルトリス(メチルプチノキシ)シラン

(添加量:0.0001g)

鋼製直後: It = 31.2秒 Teo = 36.0秒

3 ヵ月後: [t = 33.4秒 Teo = 37.4秒

テトラメチルエチレンジアミン

(添加量:0.0005g)

鋼製直後: It = 40.3秒 Too = 47.2秒

3ヵ月後: It = 44.2秒 Too = 50.0秒

ベンゾトリアゾール(添加量:0.01g)

調製直後: It = 35.2秒 Too = 50.1秒

3 ヵ月後: It = 38.1秒 Teo = 54.3秒

トリフェニルホスフィン(添加量:0.0005g)

演製直後: It = 41.5秒 Teo = 58.1秒

3ヵ月後: It = 44.4秒 T. = 59.8秒

[発明の効果]

本発明の加熱硬化型シリコーンエラストマー 組成物は、(a)~(d)成分からなり、特に(c) 成分と(d)成分を含有しているので、経済性に 優れ、室温での十分に長い貯蔵安定性と高温で の迅速な硬化速度と完全硬化性を持ち、かつ、

特閒平 4-46962 (10)

型シリコーンエラストマー組成物を調製し、調製直後と室場で3ヵ月貯蔵後の硬化性を評価した。これらの結果を以下に示した。

メチルプチノール (添加量:0.1g)

類製直後: It = 28.3秒 Teo = 33.5秒

3ヵ月後: It = 28.1秒 Teo = 32.0秒

3,5ジメチル-1-ヘキシン-3-オール

(添加量:0.01g)

函製直後: It = 27.6秒 Too = 32.0秒

3ヵ月後: It = 28.0秒 Too = 33.2秒

1,3,5,7-テトラビニルテトラメチルテトラシクロ

シロキサン(添加量:0.1g)

鋼製直後: It = 30.5秒 Teo = 35.0秒

3ヵ月後: It = 31.2秒 Tec = 35.7秒

t-ブチルハイドロパーオキシド (添加量:0.01g)

鋼製直後: It = 35.8秒 Teo = 40.7秒

3ヵ月後:It ≈ 37.1秒 Teo ≈ 45.2秒

マレイン酸ジェチル(添加量:0.01g)

訓製直後: It = 28.3秒 Teo = 34.1秒

3 ヵ月後: It = 29.4秒 Teo = 34.9秒

従来のシリコーンエラストマーの耐熱性を摂わ ず、透明性に優れるという特徴を有する。

特許出願人

東レ・ダウコーニング・シリコーン株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS	•
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	٠,
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	·
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.